

证券代码：001389

证券简称：广合科技

## 广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-06

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	参加深圳证券交易所“民营经济迈新阶”主题集体业绩说明会的全体投资者
时间	2024年5月16日
地点	深圳证券交易所，深交所互动易“云访谈”栏目 ( <a href="https://irm.cninfo.com.cn/">https://irm.cninfo.com.cn/</a> )
公司接待人员	董事长：肖红星先生； 董事、总经理：曾红女士； 副总经理、董事会秘书：曾杨清先生； 独立董事：陈丽梅女士； 保荐代表人：姜涛先生。
投资者关系活动主要内容介绍	一、请问公司服务器PCB产能利用率是多少？ 公司服务器PCB主要在广州工厂生产，目前产能利用率约90%，广州工厂持续在组织瓶颈工序的技改，总产能依然有提升空间。谢谢！ 二、请问公司核心技术具体有哪些？ 公司是国家高新技术企业，被认定为广东省高频高速

印制线路板工程技术研究中心和广东省省级企业技术中心，通过长期的研究开发，公司已拥有 17 项核心技术，主要包括“新型 POFV+Dimm 超厚高速服务器板制造技术”、“超高速服务器印制电路板制造技术”、“新一代高速存储主板制造技术”、“超大尺寸高速服务器电路板制造技术”、“新一代高速存储领域服务器材料及制造工艺”、“高速服务器精密背钻技术”、“高密度互连阶梯服务器电路板制造技术”、“高频测距天线板制造技术”、“高端通讯铁氟龙板制造技术”、“汽车电子的散热层板制造技术”、“物联网半孔模块板制造技术”、“电路板制造过程中的信号完整性技术”、“影响 ULL 材料电性能因素及解决方案技术”、“大数据服务器用高多层高速印制电路板技术”、“一种 SSD（固态硬盘）半挠性产品开发及应用技术”、“基于 EGS 平台高速传输技术的服务器主板开发及应用技术”、“智能终端用 Mini LED 背光板开发及应用技术”。上述核心技术共形成 23 项发明专利和 20 项实用新型专利，谢谢。

三、请问咱们行业是否存在周期性、区域性和季节性特征？

印制电路板行业主要是受宏观经济周期波动的影响，受下游需求影响较大，但由于下游应用领域分布广泛，产

品覆盖面广，行业整体波动并不大，但具体到各个细分领域产品受到下游行业波动影响较大。PCB 行业整体呈现一定的区域性特征。全球 PCB 行业的产值主要分布在中国大陆及中国台湾、日本、韩国、美国和欧洲等国家或地区；中国大陆 PCB 行业主要集中在华南和华东地区，其中华南地区是我国 PCB 厂商最集中的地区，随着沿海地区劳动力成本的上升，部分 PCB 企业开始将中低端产品的产能逐渐向内地转移。印制电路板的生产和销售受季节影响较小，行业的季节性特征不明显。但由于受到下游电子终端产品节假日消费等因素的影响，一般情况下，PCB 生产企业下半年的生产及销售规模略高于上半年，谢谢。

#### 四、请问公司主营业务下游领域？

公司产品下游应用领域丰富，具体包括服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域。报告期，公司产品以服务器板为主，平均占比达 69.62%。公司一直以来将服务器板作为重点发展领域，近年来，随着大数据、云计算、人工智能等技术应用加快，数字经济蓬勃发展，各大云计算服务提供商加快资本性投入，大幅增加服务器等硬件采购；另一方面，算力芯片厂商相继推出新的服务器芯片，催生出服务器产品更新换代的需求，上述两方面使得服务器板市场持续增长。

#### 五、请问公司毛利率及与同行业比较情况？

	<p>近年，公司毛利率呈稳步上升趋势，大趋势与同行业可比公司毛利率均值变化趋势基本保持一致，总体向上。</p> <p>2023 年，公司受新一代服务器 PCB 占比提升带来的订单结构优化、美元兑人民币汇率上升、原材料价格下降等因素影响，公司毛利率得以提升，同行业可比公司毛利率均值有所下降，主要系其下游应用领域需求疲软，价格侵蚀导致产品毛利率有所下降，谢谢。</p> <p>注：本次活动中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 16 日